



2018年2月20日

会社名 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 石井茂
(コード番号: 8729 東証第一部)

第4回 無担保社債（適格機関投資家限定）発行のお知らせ

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社は、本日、第4回無担保社債（適格機関投資家限定）の発行条件を下記のとおり決定しましたので、お知らせします。

記

1. 社債の名称	ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債（適格機関投資家限定）
2. 社債総額	金100億円
3. 各社債の金額	金1億円
4. 利率	年0.220%
5. 払込金額	各社債の金額100円につき金100円
6. 償還金額	各社債の金額100円につき金100円
7. 償還期限及び償還方法	2025年2月26日 満期一括償還
8. 利払日	毎年2月26日及び8月26日
9. 払込期日	2018年2月26日
10. 募集方法	適格機関投資家限定私募
11. 担保	本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
12. 財務上の特約	「担保提供制限条項」が付されている。
13. 引受会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
14. 振替機関	株式会社証券保管振替機構
15. 財務代理人、発行代理人及び支払代理人	株式会社三井住友銀行
16. 取得格付	なし
17. 資金使途	新規投融資資金

注) この文書は、ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債（適格機関投資家限定）の発行に関して一般に公表するための発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。

以上

(お問い合わせ先)

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 広報部

電話：(03) 5290-6500 (代表) E-mail：press@sonyfh.co.jp

(ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社のホームページ)

<https://www.sonyfh.co.jp/>